

***Judul:***

Pengaruh Penambahan Surfaktan Amfoterik dan Partikel Non Logam dari Limbah Printed Circuit Board (PCB) terhadap Kestabilan, Konduktivitas Termal, dan Viskositas Termal Fluids sebagai Media Quenching = The Influence of Adding Amphoteric Surfactant and Non-Metallic Particles from Printed Circuit Board (PCB) Waste on the Stability, Thermal Conductivity, and Thermal Fluids Viscosity as Quenching Media

***Pengarang/Penulis:***

Handi Widiansyah, author

***Subjek:***

nanofluids; Thermal conductivity; Surface active agents

***Nomor Panggil:***

S-pdf

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)